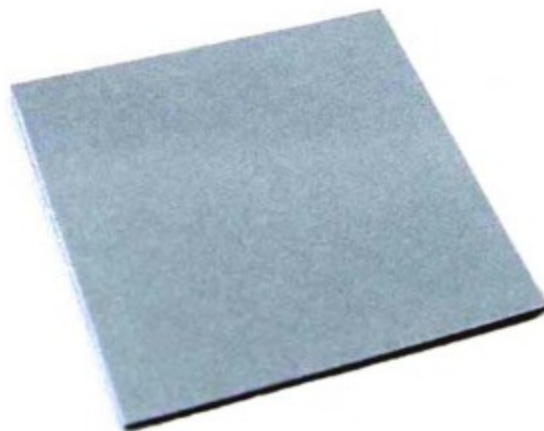
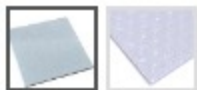




製品カタログはこちら

型番	STT-H2
熱伝導率	10W/m・K
JANコード	4524945008557
寸法	30mm×30mm×厚さ0.5mm

仕様	両面粘着 ベースポリマー シリコーン 硬さ 25 JIS Type E 比重 2.1 体積抵抗値 $> 1 \times 10^7 \Omega \cdot \text{cm}$ 絶縁破壊電圧 $> 1 \text{ AC kV/mm}$ 耐電圧 $> 1 \text{ AC kV/mm}$ 難燃性 (UL 94規格: V-1) 使用温度範囲 $-40^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$ 絶縁性 日本製 RoHS 2.0適合 本製品はCEマークは取得しておりません。
製品PR	発熱体(CPU等)と放熱部分(ヒートシンク)の間に挟んで使用します。驚異の熱伝導率10 W/m・Kを実現しました。特有の磁場向技術により炭素繊維の持つ高い熱伝導率を余すところなく利用し、ポリマーの持つ柔軟性や密着性などの維持を両立した放熱シートです。CPUやGPU、エネルギー密度の高いLEDなど、高発熱部位の冷却を可能とします。寸法が30mm×30mmなのでCPU、GPUに最適です。 『放熱シートの取付方法』←ココをクリックすると、基本的な取付方法をご参照いただけます。